

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2026-018

上海新相微电子股份有限公司 关于提请公司董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权情况概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相微”或“公司”)于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请公司董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币1亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司董事会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次授权事宜具体内容如下: (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值人民币1.00元。

(三)发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关事宜。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的、只以上市产品认购,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(五)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。若公司股票在该20个交易日发生交易,送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

(六)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理法律、行政法规规定;

2.募集资金使用不得有持有财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增或重大不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;

4.应当投资于科技创新领域的业务。

(七)决议有效期

自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

(八)授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权公司董事会符合本议案及相关法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购费、募集资金规模及其他与发行方案相关的事项;

2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实际情况,实际进度、实际募集资金等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3.办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门反馈意见,并按照规定披露募集资金使用与本次发行相关的信息披露事宜;

4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5.设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记事宜;

7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策,市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9.在适用法律和本次发行的相关证券中介机构、律师与本次发行的其他事宜;

10.处理与本次发行或其他与本次发行有关的事项,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的事项,需确定本次发行方案实施或调整;

11.董事会认为在必要时可以授权其他人员具体负责与本次发行有关的事宜;

12.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

三、风险提示

1.本次公司提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的事项尚待公司2025年年度股东大会审议通过。

2.经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权期限内自动启动发行程序及自动续期的具体时间。具体发行情况存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2026-009

上海新相微电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2026年4月23日召开第二次董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》(和关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案),具体情况如下:

一、计提减值准备情况的概述

(一)2025年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关信用及资产进行了减值测试,并对可能发生的信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。根据减值测试结果,2025年度计提的资产减值金额5,593,148.88元,计提信用减值损失金额-2,475,221.46元,合计计提资产减值准备3,117,927.42元(币种:人民币,下同),具体情况如下表:

Table with 2 columns: 单位:元, 项目, 2025年12月31日, 2024年12月31日

注:上表中,“损失以-”号填列。

(二)2026年第一季度计提资产减值准备情况

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据等应收款项进行了减值测试。经测试,2026年第一季度合计需计提信用减值损失金额共计-1,290,403.53元。

(三)资产减值准备情况

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计入减值损失。在资产负债表日公司存在持有待售金融资产,按持有待售成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。经测试,2026年第一季度计提的资产减值损失金额合计1,593,148.88元。

(四)本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司合并报表口径计提资产减值准备合计3,117,927.42元,减少公司2025年度利润总额11,927.42元。公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提资产减值准备数据已经由北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、2026年第一季度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了更真实、准确地反映公司的资产与财务状况,公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的相关信用及资产进行了减值测试,并对可能发生的信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。根据减值测试结果,2026年1-3月计提的信用减值损失金额-1,290,403.53元,计提资产减值损失金额-1,668,447.38元,合计计提资产减值准备-2,958,847.91元(币种:人民币,下同),具体情况如下表:

Table with 2 columns: 单位:元, 项目, 2026年1-3月计提金额, 2025年12月31日计提金额

注:上表中,“损失以-”号填列。

(一)本次计提资产减值准备情况

1.信用减值准备

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据等应收款项进行了减值测试。经测试,2026年1-3月合计需计提信用减值损失金额共计-1,290,403.53元。

2.资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计入减值损失。在资产负债表日公司存在持有待售金融资产,按持有待售成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。经测试,2026年1-3月计提的资产减值损失金额合计1,668,447.38元。

(二)本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司合并报表口径计提资产减值准备合计-2,958,847.91元,增加公司2026年1-3月利润总额2,958,847.91元。公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2026-012

上海新相微电子股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易目的:为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇市场风险,降低财务费用,在不影响公司日常经营的前提下,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,来降低汇率波动对公司经营利润的影响,以积极应对外汇市场的不确定性。

●交易金额及期限:公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括

为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融期权保值额度,为应缴措施所预留的保证金等)任意时点最高余额不超过人民币1亿元(含),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元(含),自股东大会审议通过之日起12个月,在该期限内可循环滚动使用交易额度。

●审批程序:2026年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构对该事项发表了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、开展套期保值业务情况概述

1.交易目的:为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇市场风险,降低财务费用,在不影响公司日常经营的前提下,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,来降低汇率波动对公司经营利润的影响,以积极应对外汇市场的不确定性。

2.交易规模:公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融期权保值额度,为应缴措施所预留的保证金等)任意时点最高余额不超过人民币1亿元(含),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元(含)。

3.资金来源:公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为自有资金以及银行的授信额度,不涉及募集资金。

4.交易方式:公司及子公司拟在具有外汇套期保值业务经营资格的内、外境内银行等金融机构进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品交易品种。

5.交易期限:授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月,在该期限内可循环滚动使用交易额度。

6.授权事项:董事会提请股东大会授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件,公司财务部负责具体实施相关事宜。

二、审批程序

2026年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展套期保值业务。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的审核意见,保荐机构对中国国际金融股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

三、开展套期保值业务的必要性及可行性

公司及子公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算,本次拟开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关,以套期保值为基本原则,以风险中性和套期保值为基本原则,有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率风险,降低财务费用,增强公司财务稳健性。公司及子公司开展套期保值业务旨在降低汇率波动风险,并且不涉及任何内、外境内金融衍生品交易品种,符合公司及子公司利益,公司采取的对冲性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有必要性、可行性。

四、风险分析及风险控制措施

(一)汇率分析:由于汇率市场的不可预测性,外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会存在着一定的风险:

1.市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失序等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割或有汇兑合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而造成无法平仓的风险。

4.其他风险:公司在开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或发生交易风险。

(二)风险控制措施

1.选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品,禁止任何高风险投机行为。

2.为控制汇率大幅波动风险,公司将增加汇率衍生品研究分析力度,密切关注国内外经济环境变化,适时调整经营、业务结构,最大限度地避免汇兑损失。公司选择信用等级良好且与公司建立业务往来的银行金融机构作为合作方,规避违约风险。

3.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

4.公司已制定《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》,就外汇套期保值业务审批权限、内部流程、责任部门及责任人、内部风险控制等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,不会发生违规操作的需要,所制定的风险控制措施是切实可行的。

5.公司董事会审计委员会和内部审计部门有不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工,及时的防范业务中的操作风险。

五、对公司的影响及相会处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是有效规避外汇市场的风险,增强财务稳健性,防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。本次投资不会对公司主营业务的发展,不会对生产经营以盈利为目的的投机牟利行为,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指引,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表各项目。

六、董事会意见

董事会认为:公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成重大不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。综上,我们同意公司及子公司2026年度开展外汇套期保值业务,并同意将本议案提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,公司开展外汇套期保值交易的目的符合规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇市场风险,降低财务费用,具有一定的必要性。同时,公司已根据相关法律法规的规定制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》并采取了相关的风险控制措施。公司本次开展外汇套期保值业务的事项尚需提交股东大会审议。综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2026-018

上海新相微电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示:公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

3.董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.上市公司未发生盈利且尚未实现盈利。

□适用 □不适用

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/资产重组引起回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配议案,并将另行公告具体调整议案。公司2025年利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,需经公司股东大会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

□适用 □不适用

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 □不适用

第二节 公司简介基本情况

1.公司简介

1.1 公司股票简称

□适用 □不适用

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于显示芯片的研发、设计与销售,以Falless晶圆代工,致力于为全球客户提供领先的显示芯片系统解决方案。在显示驱动芯片国产化浪潮中,公司作为国内率先实现规模化量产的行业开拓之一,凭借领先的技术实力,构建了覆盖显示芯片与分屏显示芯片的产品矩阵,覆盖中高端显示技术“全场景应用体系”升级的领域通途。整合型显示芯片广泛应用于智能终端、工控等领域,集显示驱动、触控等功能于一体。产品包括TFT-LCD显示驱动芯片(DIC/DTD)、AMOLED显示驱动芯片、触控芯片及Micro-LED芯片。分屏型显示芯片,主要用于平板、车载、IT设备及高端商显,产品包括显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片、时序控制芯片等,产品全面覆盖各尺寸显示面板,适配主流TFT-LCD、AMOLED及显示技术,具备显著的市场覆盖与技术协同优势。产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品大类, 产品名称, 技术特点, 主要应用领域

1.2 公司存在控股/参股情况

□适用 □不适用

1.3 联系人及联系方式

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 联系电话, 电子邮箱

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于显示芯片的研发、设计与销售,以Falless晶圆代工,致力于为全球客户提供领先的显示芯片系统解决方案。在显示驱动芯片国产化浪潮中,公司作为国内率先实现规模化量产的行业开拓之一,凭借领先的技术实力,构建了覆盖显示芯片与分屏显示芯片的产品矩阵,覆盖中高端显示技术“全场景应用体系”升级的领域通途。整合型显示芯片广泛应用于智能终端、工控等领域,集显示驱动、触控等功能于一体。产品包括TFT-LCD显示驱动芯片(DIC/DTD)、AMOLED显示驱动芯片、触控芯片及Micro-LED芯片。分屏型显示芯片,主要用于平板、车载、IT设备及高端商显,产品包括显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片、时序控制芯片等,产品全面覆盖各尺寸显示面板,适配主流TFT-LCD、AMOLED及显示技术,具备显著的市场覆盖与技术协同优势。产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品大类, 产品名称, 技术特点, 主要应用领域

2.2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于显示芯片的研发、设计与销售,以Falless晶圆代工,致力于为全球客户提供领先的显示芯片系统解决方案。在显示驱动芯片国产化浪潮中,公司作为国内率先实现规模化量产的行业开拓之一,凭借领先的技术实力,构建了覆盖显示芯片与分屏显示芯片的产品矩阵,覆盖中高端显示技术“全场景应用体系”升级的领域通途。整合型显示芯片广泛应用于智能终端、工控等领域,集显示驱动、触控等功能于一体。产品包括TFT-LCD显示驱动芯片(DIC/DTD)、AMOLED显示驱动芯片、触控芯片及Micro-LED芯片。分屏型显示芯片,主要用于平板、车载、IT设备及高端商显,产品包括显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片、时序控制芯片等,产品全面覆盖各尺寸显示面板,适配主流TFT-LCD、AMOLED及显示技术,具备显著的市场覆盖与技术协同优势。产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品大类, 产品名称, 技术特点, 主要应用领域

2.3 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于显示芯片的研发、设计与销售,以Falless晶圆代工,致力于为全球客户提供领先的显示芯片系统解决方案。在显示驱动芯片国产化浪潮中,公司作为国内率先实现规模化量产的行业开拓之一,凭借领先的技术实力,构建了覆盖显示芯片与分屏显示芯片的产品矩阵,覆盖中高端显示技术“全场景应用体系”升级的领域通途。整合型显示芯片广泛应用于智能终端、工控等领域,集显示驱动、触控等功能于一体。产品包括TFT-LCD显示驱动芯片(DIC/DTD)、AMOLED显示驱动芯片、触控芯片及Micro-LED芯片。分屏型显示芯片,主要用于平板、车载、IT设备及高端商显,产品包括显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片、时序控制芯片等,产品全面覆盖各尺寸显示面板,适配主流TFT-LCD、AMOLED及显示技术,具备显著的市场覆盖与技术协同优势。产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品大类, 产品名称, 技术特点, 主要应用领域

2.4 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于显示芯片的研发、设计与销售,以Falless晶圆代工,致力于为全球客户提供领先的显示芯片系统解决方案。在显示驱动芯片国产化浪潮中,公司作为国内率先实现规模化量产的行业开拓之一,凭借领先的技术实力,构建了覆盖显示芯片与分屏显示芯片的产品矩阵,覆盖中高端显示技术“全场景应用体系”升级的领域通途。整合型显示芯片广泛应用于智能终端、工控等领域,集显示驱动、触控等功能于一体。产品包括TFT-LCD显示驱动芯片(DIC/DTD)、AMOLED显示驱动芯片、触控芯片及Micro-LED芯片。分屏型显示芯片,主要用于平板、车载、IT设备及高端商显,产品包括显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片、时序控制芯片等,产品全面覆盖各尺寸显示面板,适配主流TFT-LCD、AMOLED及显示技术,具备显著的市场覆盖与技术协同优势。产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品大类, 产品名称, 技术特点, 主要应用领域

Table with 2 columns: 分离型驱动芯片(TFT-LCD), 分离型显示驱动芯片(AMOLED), 显示屏电源管理芯片, 时序控制芯片(TCON)

公司以研发为核心驱动力,持续推动显示芯片向高端化、前化拓展,已完成多项关键产品的技术攻关,并加速产业化进程。

新产品突破:持续推出适用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片,高帧率车载与尺寸电视等更多系列芯片,进一步完善了全场景显示芯片布局。

量产推进:目前多款新品已进入小批量生产与供应链整合阶段,公司正协同下游客户进行产线适配与工艺优化,全力保障产品稳定性与良率,推动高技术突破规模化应用的快速落地。

前瞻技术布局:围绕显示技术大趋势,公司将持续投入AMOLED、Mini/Micro-LED等前沿领域,并拟将技术布局从显示领域延伸至更广阔的Micro-LED交互连接技术,目前公司正积极推动相关芯片与器件的研发与产业化,目标面向下一代智能显示、人工智能及数据中心的交互应用,为AI算力提升提供核心硬件支撑,逐步构建“显示+AI”协同互促的长期技术优势。

市场合作成果:凭借显示芯片性能、功耗及集成度方面的优势,公司已成功导入多家主流面板厂商供应链,客户结构持续优化。随着与各大客户在面板板头生态合作的不断深化,构成了“芯片+面板+终端”的产业协同优势。既降低了产品与终端成本,也强化了公司在国产供应链中的关键地位。公司以显示驱动国产化替代为基,以技术升级引领全场景渗透为策,持续受益于车载显示、高端商显、物联网终端等新兴应用的增量需求,助力公司构建更为坚实的核心竞争力。

2.2 主要运营情况

公司用自主的Falless工艺模式,专注于显示芯片的研发设计及销售服务,将晶圆制造、封装测试等生产工序委托给行业内专业的晶圆代工和封装测试厂商完成。该模式使得公司在轻资产运营框架下,将资源高度集中于产品研发与制造,附加值的研发设计环节,持续强化在显示驱动领域的技术领先地位。

面向2026年,公司将进一步聚焦Falless模式下的协同研发,深化产业链合作伙伴的战略联动,通过“设计+制造”的突破策略,提升对终端客户定制化、工艺响应效率。同时,公司将积极把握显示芯片国产化替代的历史机遇,依托本土供应链优势,推动更多高端显示芯片产品实现自主可控,助力提升中国显示产业链在全球竞争格局中的地位。

1. 销售模式

公司坚持“以直销为主、经销为辅”的双轨销售体系,精准匹配显示芯片行业客户集中、需求快速迭代的特点。

直销网络:公司直接对接面板厂、“模组厂”等下游客户,通过缩短产业链环节,高效把握客户需求与技术创新,实现快速响应与协同开发。

经销网络:依托经销网络延伸市场覆盖,触达更广泛的客户群体与区域市场,增强销售弹性与渠道渗透力。

基于此种双轨销售体系,公司进一步深度客户合作,拓展终端市场,形成了从面板厂、模组企业到终端品牌商的立体化合作结构,为业绩持续增长奠定了坚实基础。

客户结构持续优化:公司已与京东方、深天马、维信诺等国内领先面板厂商,以及亿纬电子、中智锂电等知名品牌企业建立了长期、稳定的战略合作关系。与此同时,公司产品已成功导入多家知名终端品牌供应链,在消费电子领域保持较高的渗透率与品牌影响力。

销售模式持续拓展:直销网络、经销网络的体系,兼具了客户深度与市场广度,不仅提升了与重点客户在技术协同、需求响应上的紧密衔接,也通过经销网络拓展了市场触达面,为公司新产品快速导入与规模放量提供了有力支撑。

2. 运营模式

在Falless模式下,公司设计完成的集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封装厂完成封装测试。在供应链管理与生产管理上,公司依托先进制程、先进工艺能力,质量管理、供应链管理各环节等标准化管理提升供应链协同效率,建立合作伙伴信用体系,确保各项原材料采购及委外加工均向合格供应商进行。目前,公司与国内外知名供应商保持长期战略合作关系。

3. 研产模式

公司坚持以市场需求为导向,以提升产品性能为核心,构建“体系化、流程化的自主研发+创新机制,通过完善的研发管理制度与规范化的产品开发流程,确保从技术研发到量产落地的全过程高效、可控、有序。

完善的研发流程:公司产品研发流程覆盖从需求洞察、涵盖:新产品开发流程、可行性评估、产品设计、设计审查、流片与验证